



2008年4月4日


[首页](#) | [分院简介](#) | [机构设置](#) | [新闻中心](#) | [院地合作](#) | [科研成果](#) | [院士风采](#) | [基层党建](#) | [人事监审](#) | [English](#)

## 科教新闻



沈阳分院召开2008年院地合作委员会工作会议



中科院东北振兴科技行动计划项目顺利通过阶段检查



路甬祥会见辽宁省委书记张文岳



沈阳市委书记曾维视察沈阳芯源公司和沈阳新松公司

## 科教新闻

## 科技部：中国集成电路自主产权现状不容乐观(新华网)

发布时间：2006-12-11

“十五”期间，科技部中国科技促进发展研究中心不久前出台的一份调研报告指出，中国集成电路领域知识产权现状仍然不容乐观，同领先国家相比，中国在这一领域技术水平的差距并无缩小甚至有增大的迹象。

2000年至2004年，中国集成电路产量和销售收入的年增长速度超过30%，居全球之冠，已成为仅次于美、日的第三大芯片消费国。

产业扩张带来了生产技术水平的大幅提高。然而，中国科技促进发展研究中心杨起全研究员等专家在分析后认为，引进技术并不等于产业自主创新能力的提高。中国集成电路领域的研发虽然在少数领域有所突破，但专利技术水平同领先国家相比还处于劣势，差距有增大的趋向。这份题为《中国集成电路专利技术分布和竞争态势》的报告显示，从1985年中国专利法实施至2003年底，中国集成电路领域共有发明专利申请15969件，其中11345件为国外提出的申请，占71%。由中国申请人提出的4624件专利中，大陆专利申请量仅为1458件。

专家在进一步分析后发现，在中国申请集成电路专利的企业中，累计排名前十位的，日本企业占6家，表明中国集成电路领域发明专利的授权主要掌握在国外技术领先企业手中。(摘自新华网，记者李斌，杨文婷)